

中国国际科技促进会标准化工作委员会

【2024】中科促标字第 0430 号

关于开展《低维半导体材料生长、表征及电子元器件 制作流程规范》团体标准公开征求意见的通知

各位专家及各有关单位：

由济南大学等单位起草的《低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范》团体标准已完成征求意见稿，现公开征求意见。请于2024年6月10日之前将《意见汇总表》反馈至中国国际科技促进会标准化工作委员会。

该标准项目 联系人：王德周

电话：18311126345

邮箱：gxkjwang@163.com

监督投诉 联系人：郑华林

电话：010-62652520 或 13910851718

邮箱：bzw@ciapst.org

地址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 13 层 F

中国国际科技促进会标准化工作委员会

2024 年 5 月 9 日

标准化工作委员会

1701020440012